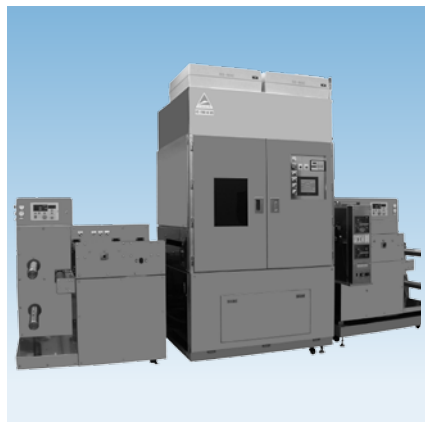


FPC露光装置 Flexible printed circuit board Exposure

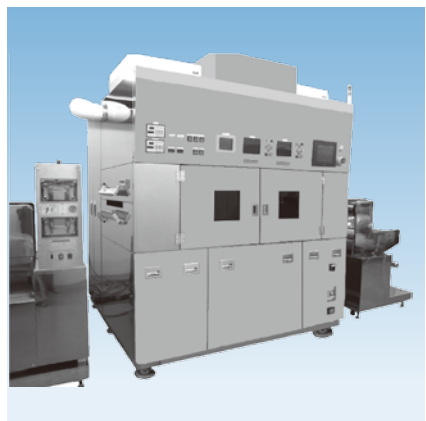
フレキシブルプリント基板(FPC)の回路形成を行うための装置です。ロールtoロールでピッチ送りしてドライフィルム上にパターンを焼き付ける製品群をラインアップさせています。

FPC露光装置 Flexible printed circuit board Exposure UPE-56050AH



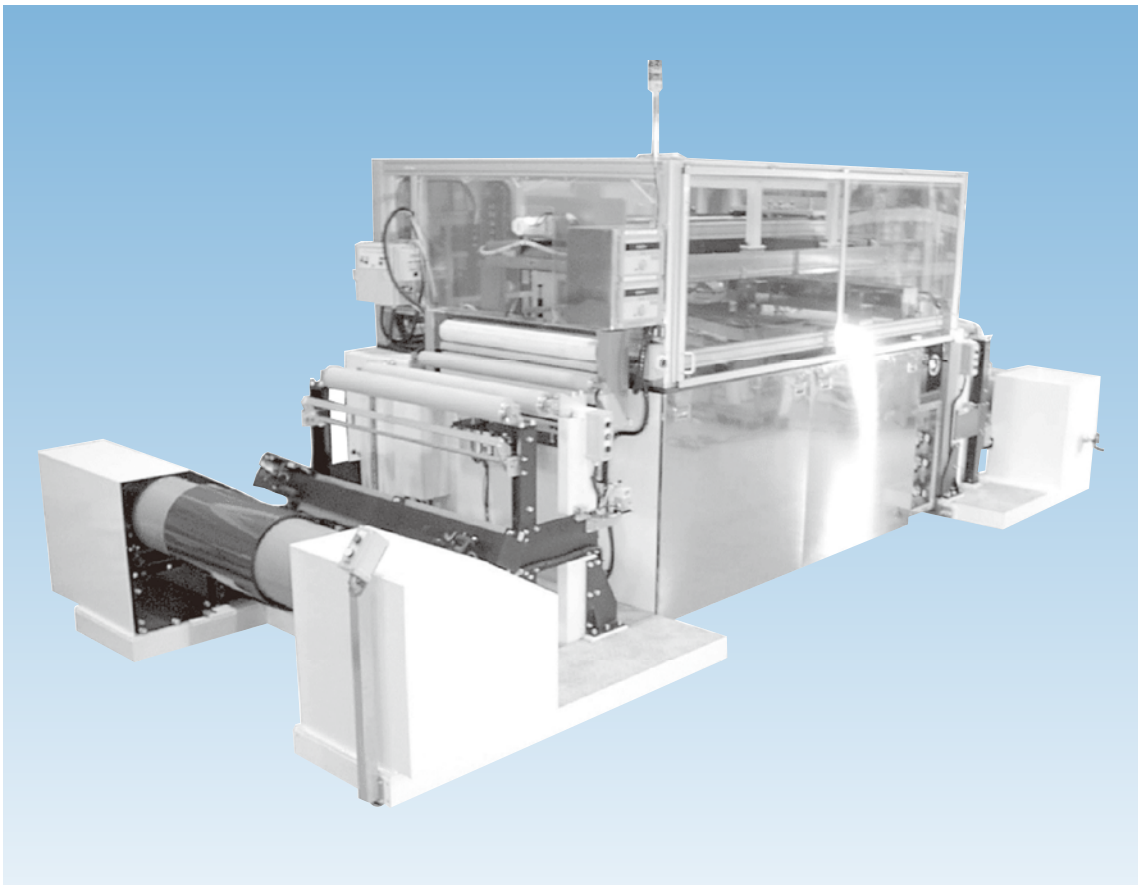
■UPE-56050AH	
光学性能	
光源	5000W 超高压水銀ランプ × 1灯
平行度	C-H-A 約1.5度 / D-A 約1.0度
有効露光サイズ	500 × 600mm
照度分布	±5%
ワーク厚	50μ~280μm
ワーク幅	250mm~500mm(標準250mm)
ワーク送り方式	ローラ送り サーボモータ制御
露光制御	積算光量計
露光方式	片面露光

FPC露光装置 Flexible printed circuit board Exposure UPE-55050AWH



■UPE-55050AWH	
光学性能	
光源	5000W 超高压水銀ランプ × 2灯
平行度	C-H-A 約1.5度 / D-A 約1.0度
有効露光サイズ	500 × 500mm
照度分布	±5%
ワーク厚	50μ~250μm
ワーク幅	250mm~500mm(標準250mm)
ワーク送り方式	ローラ送り サーボモータ制御
露光制御	積算光量計
露光方式	両面同時露光

電磁波シールドフィルタ用露光装置 Electromagnetic Wave Filter Making Exposure Systems



平行光光源を利用したロールtoロール自動露光装置です。
平行光により、露光工程を精密に、自動化で迅速に処理し、生産性を飛躍的にUPします。

■ロールtoロール露光装置仕様	
名称	ロール to ロールタイプ自動露光装置
寸法	4500(W)×7500(D)×2500(H)mm
重量	5000kg
電源	AC200V 3φ 65A
光源	8kW超高压水銀ランプ
真空圧力	-70kPa
ワーク幅	300~1000mm
ワーク長	MAX 500m
ワーク厚	140~300μm
最大露光サイズ	1300(W)×2000(D)mm